



深圳市汉普电子技术开发有限公司

产品销售合同

买 方：北京理工大学
地 址：北京市海淀区中关村南大街5号
电 话：13701029842
传 真：010-68918232
联系人：陈文颀
合同编号：

卖 方：深圳市汉普电子技术开发有限公司
地 址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦A504-510室
电 话：0755-86185500
传 真：0755-86185505
开户行：招行深圳市华侨城支行
帐 号：817083407510001

一、具体收费及产品信息：

项 目	1	2	3
制板收费	产品名称	基板	子卡
	板厚(mm)	1.60	1.60
	层 数	12	10
	长(cm)	29.700	13.000
	宽(cm)	21.000	9.000
	制板单价(PNL)	623.70	105.30
	制板数量(PNL)	2	2
	单 元	1*1	1*1
	制板工程费	4,200.00	3,200.00
	菲 林 费	0.00	0.00
	测 试 费	0.00	0.00
	制板加急费	0.00	0.00
	制板工艺费	300.00	300.00
	其它费用	0.00	0.00
贴片收费	天 数	工程问题确认后10天	工程问题确认后10天
	金 额	¥5,747.40	¥3,710.60
	贴片单价(pcs)	193.28	101.35
	贴片数量	1	2
	贴片Setup fee	5,500.00	3,800.00
	钢网费(单价)	800.00	800.00
	钢网数量	1	1
	其它费用	0.00	0.00
	天 数	料齐6-7天	料齐6-7天
	金 额	¥6,493.28	¥4,802.70
	器件费用		
	总 计	¥20,753.98	人民币（大写）：贰万零柒佰伍拾叁元玖角捌分
	工 艺	板材FR4, 沉金, 绿色阻焊, 白色文字	
	是否首次制板	是	
	产品版本	1	
	来源形式	Email	
	文件格式	GERBER	
	订单面积M2	0.12	
	备 注		

二、交货方式：邮寄，运费由卖方负担。

三、付款条件及方式：50%预付，出货前付完另50%款项，银行转帐（提供增值税发票）。

四、验 收：如果发现卖方的交付有质量问题，买方在收到产品后（以邮寄签收时间为准，买方自取或者买方送货以交货签字单据时间为准）的7天内，需书面通知卖方进行处理。如果在此期限内没有提出异议，则视为该交付物合格，买方已经接收。买方接收后就需完整执行合同包括货款支付之内的各个条款，不能因后续保修内容的存在作为合同条款延误执

五、卖方只对自己的服务、加工问题承担责任，对于非卖方引起的问题，例如买方自己提供的物料出现问题，卖方不承担任何责任。

六、产品的故障原因分析责任在买方。考虑到硬件故障的复杂性，在故障原因无法确定的情况下，买方可以要求卖方协助进行分析。

七、质保服务：在买方验收合格后，卖方提供1个月的保修期。在保修期内，买方发现的卖方加工问题，卖方需进行免费维修。对于非卖方加工问题造成买方的产品故障，不属于免费维修范围。

八、在质保时间内，卖方提供的加工出现问题并且无法通过维修解决，则卖方退还发现问题的产品加工费，对于已经使用的物料费用不进行退还，也不退还没有问题的产品加工费用。买方也不能要求卖方作其他额外的补偿。对于质保期外出现的问题，卖方不承担解决责任。

九、在卖方投料后买方提出更改设计资料或停止加工，应承担卖方因此受到的材料损失。在不造成报废的前提下，卖方尽量满足买方的要求，并相应顺延货期。

十、保密要求：卖方对买方提供之资料负有保密义务，长期合作关系的客户可按照双方签订的保密协议执行。

十一、遇不可抗力因素造成卖方未能按期交货，卖方应及时通知买方，否则责任由卖方承担。

十二、因卖方产品质量原因造成买方产品报废，按照行业惯例，卖方的赔偿以不超过本次生产加工的金额为最高额度。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。（传真件有效）

买方(盖章)：

代表签字：

日期： 年 月 日

卖方(盖章)：

代表签字：

日期： 年 月 日